中微半导体(深圳)股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年7月21日,中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通 过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公 司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案, 现将有关情况公告如下:

为深化公司全球化战略布局,提升公司国际化品牌形象,多元化公司融资渠 道,进一步提升公司核心竞争力,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申 请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和 境内外资本市场的情况, 在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过 之日起24个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 上市。

根据A股上市公司发行H股并在香港联交所上市的相关规定,公司本次发行 H股并上市尚需提交公司股东大会审议,并需取得中国证券监督管理委员会、香 港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、 批准和/或核准。

截至目前,公司正积极与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进 行商讨,除本次董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行H股并上市的 具体细节尚未确定。

本次发行H股并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大 不确定性。公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法规的规

定,根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体(深圳)股份有限公司董事会 2025年7月23日